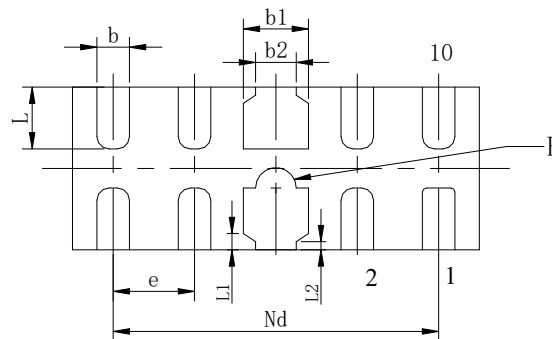
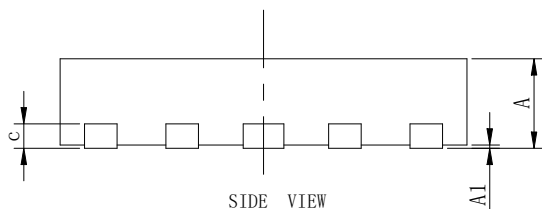


TOP VIEW



BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.45	0.50	0.55
	0.50	0.55	0.60
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
b1	0.35	0.40	0.45
b2	0.25REF		
c	0.10	0.15	0.20
D	2.40	2.50	2.60
e	0.50BSC		
Nd	2.00BSC		
E	0.90	1.00	1.10
L	0.30	0.38	0.43
L1	0.10REF		
L2	0.05REF		
R	0.075	0.125	0.175

△

△	HTDa01002010001更改图号为HTDa01002010005	何璐	2021.11.2
△	增加0.50的封装厚度	郭玲芝	2018.6.19
更改标记	更改内容	签名	日期

华天科技（西安）有限公司  
HuaTian Technology (Xi'an) CO., LTD

拟制		复审	
审核		会签	
		标准化	
制图		批准	
幅面:	A4	比例:	

DFN10L (2.51.0X0.50-0.50) (C) DFN10L (2.51.0X0.55-0.50) (C) 产品外形图	图号:HTDa01002010005△		
	单位	版次	密级
	mm	2版	
	第1张	共1张	

参考图号 客户要求

